Cite No. 2

個日本国特許庁(JP)

(1) 特許出頭公開

母公開特許公報(A)

平1-186624

®Int.CI.⁴	識別記号	庁内整理番号	②公開	平成1年(1989)7月26日
H 01 L 21/302 G 03 F 9/00		J -8223-5F 6906-2H		
H 01 L 21/28 21/30 21/88	3 6 1	F 7638 5 F Z 7376 5 F 6708 5 F 答查請求	未請求	需求項の敵 1 (全3頁)

○発明の名称 半導体装置の製造方法

②特 顧 昭63-5876 ②出 顧 昭63(1988)1月14日

明 都 新

発明の名称
半導体装置の侵責力法

2、特許請求の転因

回路東子パターンと同じ平面にパターン密度をほぼ均一にするためのグミーパターンを形成し、 前記回路ボ子パターンおよび前記ダミーパターン を同一条件下でエッチングすることを特色とする 半導体装置の製造力法。

3、発射の評額な説明

産業上の利用分野

本発明はドライエッチング工程のパターン面積 効果を拘一にした半導体検量の製造方法に関する ものである。

従来の技術

近年、半導体装置製造のエッチング工程は、ド ライエッチングが、一般に利用されている。

以下に技術の半導体機関の製造方法について以 別する。

第3,4回は従来の半年体験量の製造方法にお

ける、集技田路末子のドライエッチング駅のレジストパターン園である。第4回はレジストパターン 1 が点在し、エッチング面積が広いもので、第5回はレジストパターン 2 が最密に形成されているものでエッチング面積が狭いものである。このように両者のパターン密度は異なっている。

このようにパターン密度の異なる集散回路素子 を同一条件下でエッチングしている。

発明が解決しようとする課題

しかしながら、ドライエッチング工程には、 エッチング固着の違い、たとえば、装置内の処理 路常子のパターン密度の遅いなどにより、同一条 特下でエッチングを行なった場合。そのサイを エッチ 量に 無温が生じるという、パターン超程を 不 まがある。すなわち、ドライエッチング 五 は、反応ガスをプラズマ化し、その中のラジカング やイオンをエッチング重と反応させてエッチング で か するものであり、第5回のパターン形状を得ることができ

持期平1-186624(2)

るが、第4回のようにエッチング面積が広いと、 エッチングの終点検出時に下層膜とガスとの反応 により、多量のラジカルやイオンが発生し、それ がパターン側壁の被エッチング膜と反応し、第6 団のように所望のパターン形状よりも無く仕上っ てしまうという問題があった。

本税明は、上記は来の問題点を解決するもので、全ての無機回路常子において、所属のパターン形状を得ることのできる単導体製産の経過方法を提供することを目的とする。

. 課題を解決するための予覧

この目的を達成するために本養明の半導体装置の軽適方法は図路素子と同じ両内に本来のエッチングパターンとグミーパターンとを形成することにより、全ての集種関路素子のエッテングパターン徴度を均一にするものである。

作用

このように構成すれば全ての集役回路 オ子のパ クーン面積効果が均一となり、関一条件下でエッ チングしても所望のパターン形状を得ることがで **\$ 5.**

實出例

以下、本発明の一実施例について、原面を参照 しながら説明する。

第1図は本角明の一実施例における半導体教置の製造方法のレジストパターン図である。第1図において、11は本来のレジストパターン、12はダミーパターンである。第1図はダミーパターンである。第1図とほぼ同じパターン密度となる。これにより、両者のパターンの表がほぼ均一となり、ドライエッチング後それぞれ第2図。第3図のように所望のパターン形状を得ることができる。

発明の効果

本発明によると、エッチングパターン密度を均一にすることにより、全ての無機型路差子を同一条件下でエッチングしても、所覚のパターン形状を得ることができる優れた半年体袋間の製造方法を実度できる。

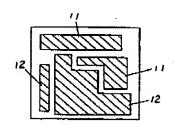
4、図面の簡単な越明

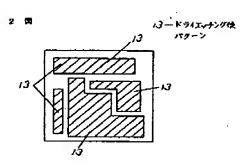
第1回は本発明の一実施例半導体整度の製造方法で使用のパターン平田を配因、第2因は本発明の一実施例半導体整質の製造方法によるドライエッチング後のパターン平面配置図、第4回、第5回は従来例の半導体装置の製造方法のドライエッチング後の各パターン平面配置図である。

1,2……レジストパターン、3,4……ドライエッチング後パターン、11……本来のレジストパターン、12……グミーパターン、13……ドライエッチング後パターン。

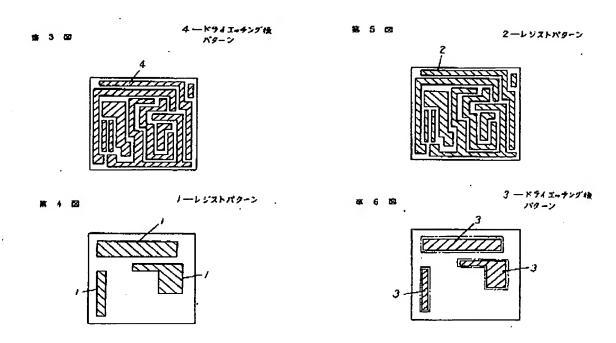
代理人の氏名 弁護士 中尾敏男 ほかしる

// 一 木来 ゥレジストパターン /2 -- ダミーパターン





特研平1-186624 (3)



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:				
☐ BLACK BORDERS				
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES				
☐ FADED TEXT OR DRAWING				
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING				
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES				
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS				
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS				
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT				
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY				

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.